

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

苏州固锔电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-11-18

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	海通证券 徐柏乔、尹森 东吴基金 王瑞 凯石基金 张悦怡 华夏基金 邹东亮 天诚投资 井倩、房仕骏	
时间	2021年11月18日 14:00—15:30	
地点	苏州固锔电子股份有限公司华金路200号三楼会议室	
上市公司接待人员姓名	苏州固锔电子股份有限公司董事会秘书 杨朔 苏州晶银新材料科技有限公司副总经理 周丽	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次会议的主要内容是对苏州固锔电子股份有限公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”）整体经营情况的介绍，具体内容如下：</p> <p>1、 简要介绍一下苏州晶银第三季度的情况：</p> <p>2021年第三季度，苏州晶银新厂房的6个研发平台陆续投入使用，同时，苏州晶银大量引进相关研发人才，开展其他领域浆料研发。在光伏银浆方面，苏州晶银加强了 TOPCON 浆</p>	

	<p>料的研发力量，TOPCON 浆料性能得到了提高，在数家客户测试中取得了良好的结果；同时 HJT 纯银浆料在效率、耗量和印刷性能上较之前也取得了显著进步；银包铜浆料也有改善，新开发出银包铜主栅浆料，突破了银包铜浆料附着力和焊接的问题。2021 年第三季度，苏州晶银异质结浆料销售量为 2.01 吨。</p> <p>2、银浆主要由哪三部分材料组成？</p> <p>高温银浆主要由银粉、玻璃粉、有机载体组成；低温银浆主要由银粉、树脂、有机溶剂组成。</p> <p>3、苏州晶银使用的国产银粉是自制的还是外购的？银粉占浆料的成本比重大概是多少？</p> <p>苏州晶银使用的银粉是外购的；银粉占整个浆料的成本比重大概在90%以上。</p> <p>4、银浆的定价机制？加工费如何定？</p> <p>公司的主要原材料为银粉，定价方式为在银点价格的基础上加收一定的加工费；加工费是由双方协商并经由一定的公式计算出来。</p> <p>5、银浆行业的壁垒主要体现在哪些方面？</p> <p>主要是技术壁垒和资金壁垒。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，也未向投资者提供任何书面资料，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021-11-18